## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-242678

௵Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月2日

H 01 L 29/78

7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

の発明の名称 半導体記憶装置

②特 願 昭59-98971

❷出 類 昭59(1984)5月17日

 60発明者 竹下 哲義

 60発明者 栗原 一

 60発明者 岡 秀明

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

⑩代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 書

## 1. 発明の名称 半導体記憶装置

#### 2 特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に設けた導電性電極に接して非晶質シリコン、微結晶シリコンもしくは多結晶シリコンを形成、さらにシリコン酸化膜を形成し、該酸化膜上に炭素含有率35原子パーセント以上の非晶質、微結晶もしくは多結晶シリコン炭化膜を形成したことを特徴とする半導体記憶装置。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の非晶質、後結晶もしくは多結晶シリコン炭化膜にポロンやガリウムなど元素周期表Ⅱ族元素を 0.1 pp m から100pp m 添加したことを特徴とする半導体記憶装備。

# 3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は非晶質や微結晶もしくは多結晶のシリ

コン(以下、非晶質シリコンで代表する。)を用いた不揮発性メモリーに関する。

## 〔従来技術〕

不揮発性メモリーとして酸化膜と窒化膜を半導 体基板 Fに形成した所観 N O S 構造は高密度記録 が可能であり、内容の書き替えが容易に出来る等 のすぐれた利点を数多く持つている。そのために 近年、数多くの研究がなされており固体撮像・記 憶デバイス(電子通信学会技術報告、 ED 82 ー 1 5 8 ) ヤビデオデイスク(IEEE Trans. on E.D., ED-28-854)などの応用が提案 されている。しかし半導体基板として結晶シリコ ンを用いる限り大面積化して大容量にすることは 難しく、非常に高コストとなる。それで低コスト で大面積化が可能な非晶質シリコンを基板として 用いるととが提案されている(電子通信学会技術 報告、 8 8 10 - 8 3 - 2 8 )。金属一登化膜一酸 化順一半導体基板型(以下、MNOBと略す。) ダイオードにおいて窒化膜の特性はメモリー書込 み特性や保持特性に大きな影響を与える。また基

#### 〔目的〕

本発明はこれらの欠点を除去するもので、非晶質不揮発性メモリーとして保持特性や再現性がすぐれていて、大面積で大容量かつ低コストな非晶質不揮発性メモリーを提供することを目的とする。

いて堆積したもので、13から16は同一真空欄内で真空を破るととなく堆積できる(以下、この構造によるものをMCOBメモリーと呼ぶ。)。 ことで、本発明で用いたαーSiCの堆積条件と従来より用いられているαーSiNの一般的を堆積条件を比較する(装1に示す)。

|       | a-SiC         | -8iC a-5iN  |  |
|-------|---------------|-------------|--|
| 推積温息  | £ 200~300°C   | 300~400C    |  |
| 高周波電力 | 10~100#       | 100~1000W   |  |
| 堆積速量  | € 100~3000Å/m | 30~300Å/=== |  |

表1 堆積条件のちがい

表1より明らかなように一般的にa-S10 腹の方が堆積温度は低くてよく、かつ高周液電力は1ケタ位少なくてすむ。しかも堆積速度はa-S1Cの方が速いため非常に低コストとなり、装置は小規模のもので十分である。また表1の条件で作製した膜の抵抗率に関してもa-S1Cはa-S1Nと同質以上の高抵抗となる。

さらに、電気的特性を第2図と第3図に示す。

#### [概算]

すなわち、該非晶質シリコン窒化膜(以下、 a ーSiN と略す。)にかえて非晶質シリコン炭化膜(以下、 aーSiC と略す。)を用いることで、すぐれた非晶質不揮発性メモリーが提供できる。

#### 〔寒施仞〕

第1図は本発明の実施例の非晶質不揮発表である。11はガラス、石戸はガラス、石戸はガラス、石戸はガラスである。12はアルミニを、13とはアルミニを、14はアルミニを、15にでは、

第2回は本発明によるa-Bicを用いた不揮発性 メモリー(MCOSメモリー)の容量対電圧曲線 のシフト例であり、21は書き込み前の曲線であ り、22は1.0μ㎞幅で高さ15νのバルス書き 込み後の曲線である。書き込み時間は10 µ secで 十分である。比較としてa-SiN を用いたメモリ - ( M N O S メモリー ) の容量対電圧曲線のシフ ト例を第4図に示す。41は書き込む前の曲線で あり、42は1.0 sec幅で高さ15 ▽のパルス書き 込み後の曲線である。従来のa-SiN を用いたメ モリーでも書き込み時間も0 / secまでは十分に応 答できるが、書き込み前とのシフトの最を比べて みると明らかに本発明によるa-6ic を用いたメ モリーの方が大きぐ、本発明によるメモリーはさ らに高速での書き込みに対応出来る。不揮発性メ モリーに要求されている書き込み時間が短かい (少なくとも 1.0 / sec以下)という条件に本発明 による例は十分に満足しており、さらに短かい Q1~C01μsecという書き込み時間にも十分に

応答しりるものである。

## 特開昭60-242678(3)

不揮発性メモリーとして、書き込み時間以上に 重要な要求条件として保持時間の問題がある。保 持時間は出来るだけ長い方がよく、数年以上であ るととが望ましい。第3図は本発明装置のフラッ トバンド電圧を経過時間に対して示したものであ る n 書き込み条件は幅 1. β μ sec で高さ 1. 5 ν の パ ルスによつていて、その後の放置時間を横軸に取 つている。書き込み前のフラットパンド電圧は2 V程度であるので第3図の31のグラフより保持 時間(ととではフラットパンド電圧が上記の2 V との差で初期電圧の払となる時間とする。)は 10年(3600日位)以上となり、不揮発性メ モリーとして十分に使用し得る。比較として従来 のa-SiNを用いたMNOS型メモリーでの保持 時間の特性を第5図に示す。51が第3図と同様 に書き込みパルスを15V,幅10μ secとしたも ので保持時間は100日以下となり用をなさず、 審き込みパルスを15V、幅55μsecとして第3 図,52のように初期のフラットバンド電圧を本 発明装置と同じく4 V 程度としても保持時間は

1000日(27年位)以下である。さらに本発明による装置は消去に関しても非晶質 N M O S 型より短時間に問題なく消去可能である。

以上、本発明に用いた装置の電気的特性例は第 1 図で 1 5 のシリコン酸化膜の厚さ 3 5 Å , 1 6 の非晶質シリコン炭化膜は炭素含有量が 7 5 原子 **まで厚さ850Åである装置によつている。膜厚** や炭素含有量に関しては第1図を説明したときに 用いた数値の範囲であるなら良好な特性を出し得 るが電気的特性例はその中で比較的良好なものを 示してある。また第1図で16の炭化膜にポロン やガリウムなど元素周期表工族元素をロ1ppm から100ppm、特には7ppm程度添加する ととで保持時間は長くなり、結果的に短いパルス にて書き込んでも数年は保持出来る。第1図で 1 6 の炭化礦の炭素含有量は35原子パーセント 以上、特には50原子パーセントから85原子パ ーセントで炭化膜製造条件を選ぶことで良好な結 果が得られる。

## 〔効果〕

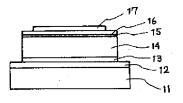
以上の実施例に示されるように a-sic を用いた非晶質シリコン不揮発性メモリーは保持時間 10年以上、書き込み時間 0.1 μ sec以下であり、消去スピードも速く、しかも大面積、大容量かつ低コストと不揮発性メモリーとして過去にない性能を持つ装置である。

### 4. 図面の簡単な説明

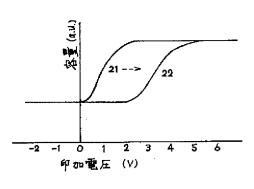
第1図は本発明のメモリー構造の断面図。第2図,第3図は本発明の非晶質メモリーでの電気的 特性図。第4図,第5図は従来の非晶質メモリー での電気的特性図である。

以上,

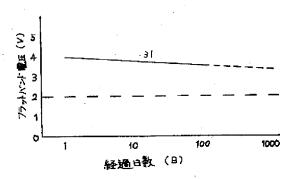
出顧人 株式会社融訪精工舍 代理人 弁理士 最 上 務



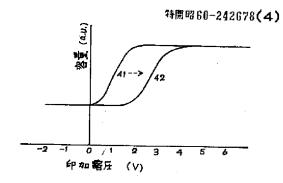
第 1 図



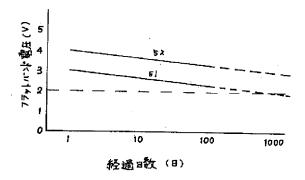




第 3 図



第 4 図



第 5 図

# 特許法第17条の2の規定による補正の掲載

平 4. 2.18種行 昭和 59 年特許願第 98971 号(特開昭 60-242678 号,昭和 60 年 12 月 2 日 発行 公開特許公報 60-2427 号掲載)につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 7 (2)

| Int. C1.                  | 識別記号 | 庁内整理番号   |
|---------------------------|------|--|
| HOIL 29/788 27/115 29/792 |      | 7514-4M<br>H01L 29/78 -371<br>8831-4M<br>H01L 27/10 -434 |

## 手続補正書

- 1. 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。
- 2. 明細書第1頁最終行目~第2頁2行目、

「本発明は~不揮発性メモリーに関する。」を、 「本発明な非晶質、微結晶、多結晶シリコン(以 下、非晶質シリコンと示す。)を用いた不揮発性 の半導体メモリーに関する」と補正する。

3. 明 細 書 第 3 頁 5 行 目、 1 0 行 目、 第 4 頁 2 行 目、

「シリコン窒化膜」を、

「窒化シリコン膜」と補正する。

4、 明細書第3頁2行目、下から5行目、

「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン菓」と補正する。

5. 明細書第4頁5行目、

「非晶質不揮発性メモリー」を、

「不揮発性の半導体メモリー」と補正する。

6, 明細書第8頁5行目、

「シリコン酸化鰈」を、

# 平成 4.2.18 発行

手続補正書(自発)

平成 3年 5月16日

特許庁長官 植松 敏 殿

1. 事件の表示

昭和 59 年 特 許 願第 98971 号

2. 発明の名称

半導体記憶装輝

3. 補正する者

事件との関係 出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (238) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 中村恒也

4. 代 理 人

■ 163 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエブソン株式会社内

(9338) 弁理士 鈴木 喜三郎 連絡先 〒 3348-8531 内線 2610 ~ 2615

5. 補正により増加する発明の数

0

6. 補正の対象

明 細 書 (特許請求の範囲、発明の詳細な説明)

7. 補正の内容 別紙の通り

「酸化シリコン膜」と補正する。

7. 明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~姜量である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質 S i C を用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間 1 O 年以上、書き込み時間 0. 1 μ sec以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。

以 上

代理人 鈴木客三郎

# 平成 4, 2, 18 発行

手続補正書(方式)

平成 3年 8月20日

特許庁長官 、深 沢 旦 殿

事件の表示
 昭和 59 年 特 許 顕第 98971 号

2. 発明の名称 半5. 之等 (本語ご 化奈思安 语詞

3. 補正をする者

4. 代 理 人

事件との関係 <del>実用新築登録</del>出願人 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエブソン株式会社 代表取締役 安 川 英 昭

毎 163 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 セイコーエブソン株式会社内

(9338) 弁理士 鈴木 裏三郎 Vi 連絡先 23 3348-8531内線 2610 ~ 2615

補正命令の日付
 平成 3年 8月 6日

6. 補正の対象 平成3年5月16日付提出の手続補正書の

補正の内容の欄第4項および第7項

7. 補正の内容

別紙の通り

月式 (



### 手 続 補 正 青

1. 絶縁基板上に下部電極が形成され、 該下部電

極上にはシリコン膜が形成され、 該シリコン膜上

には酸化膜が形成され、該酸化膜上には炭素含有

率 3 5 原 子 パ ー セ ン ト 以 上 の <u>炭 化 シ リ コ ン 膜</u> が 形

成されてなることを特徴とする半導体記憶装置。

2. 該シリコン膜または、 該炭化シリコン膜に、

ポロン、 ガリウム等の<u>周期表</u>田族元素を O。 1 p

pm~100ppm添加したことを特徴とする半

1. 手続補正書第4項

特許請求の範囲

導体記憶装置。

「4. 明細書第3頁2行目、下から5行目、「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。」とあるを、 『4.明細書第4頁3行目、下から5行目、

「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。」

と補正する。

- 2. 手続補正書第7項
  - 「7. 明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質 Si Cを用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間 0・1 μsec 以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。 」 とあるを、

「7、明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質SiCを用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間 0、1μsec以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。」と補正する。」と補正する。

以 上 代理人 鈴木 喜三郎

